

北京赛微电子股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为子公司2026年度申请银行授信提供担保的议案》；于2026年4月17日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于为子公司2026年度申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为公司合并报表范围内子公司2026年度合计申请不超过35.10亿元的综合授信额度提供担保（各子公司授信担保额度可相互调剂使用），具体担保的金额、有效期限以子公司与银行签订的最终协议为准，子公司免于支付担保费用。具体内容详见公司于2026年3月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为子公司2026年度申请银行授信提供担保的公告》。

二、担保进展情况

近日，公司与兴业银行股份有限公司北京金融街支行（以下简称“兴业银行北京金融街支行”）签署了《保证合同》，为公司全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司（以下简称“赛莱克斯国际”）与兴业银行北京金融街支行签署的《并购借款合同》项下人民币43,653.91万元借款提供连带责任保证，赛莱克斯国际以收购的赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司19%股权为本次并购贷款提供质押担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，上述担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。

三、被担保人基本情况

1、基本情况

(1) 名称：北京赛莱克斯国际科技有限公司

(2) 统一社会信用代码：91110302339754151E

(3) 类型：有限责任公司（法人独资）

(4) 注册地址：北京市北京经济技术开发区西环南路26号院1幢4层3A11室

(5) 法定代表人：杨云春

(6) 注册资本：150000万元

(7) 成立日期：2015年4月28日

(8) 经营范围：半导体、集成电路的技术开发、技术服务、技术咨询；集成电路功能设计；投资；投资管理；投资咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(9) 股权结构：公司持有赛莱克斯国际 100%股权。

经查询，赛莱克斯国际不属于失信被执行人。

2、主要财务指标

单位：万元

项目	2025年12月31日	2026年3月31日（未经审计）
资产总计	633,678.56	627,384.50
负债总计	265,215.18	266,969.08
所有者权益	368,463.38	360,415.42
项目	2025年度	2026年1-3月（未经审计）
营业收入	73,229.22	3,906.76
营业利润	176,201.61	-3,784.55
净利润	184,462.37	-710.76

赛莱克斯国际为公司全资子公司，具有良好的信用等级、资产质量和资信状况，履约能力良好，偿还能力具有保障。

四、保证合同的主要内容

1、债权人：兴业银行股份有限公司北京金融街支行

2、保证人：北京赛微电子股份有限公司

3、债务人：北京赛莱克斯国际科技有限公司

4、保证方式：连带责任保证

5、担保范围：主合同项下的主债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

6、保证期间：主债务履行期限届满之日起三年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对外担保均为合并报表范围内的担保。公司及子公司（含2026年度预计担保金额）累计担保金额不超过351,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的52.12%，实际担保余额为187,212.19万元，占公司最近一期经审计净资产的27.80%；公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保，且不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

- 1、《并购借款合同》；
- 2、《保证合同》。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司董事会

2026年7月10日